

各 位

会 社 名 株式会社アルバック
代 表 者 名 代表取締役社長 諏訪秀則
(コード番号:6728 東証一部)
問 合 せ 先 専務取締役経営企画室長 常見佳弘
(TEL. 0467-89-2033 大代表)

連結子会社における九州事業所増設に関するお知らせ

当社は、平成18年10月26日開催の取締役会において、アルバックマテリアル(株)^{*1}(連結子会社)九州事業所(鹿児島県霧島市横川町上ノ3313 アルバック鹿児島工業団地内)第2工場の建設を行なうことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 工場増設の理由

アルバック鹿児島工業団地では、アルバックマテリアル(株)、アルバック九州(株)(連結子会社)、アルバック精機(株)(連結子会社)が、それぞれ積極的に事業展開をしております。アルバックマテリアル(株)九州事業所は、半導体用のスパッタリングターゲット^{*2}やフラットパネルディスプレイ(FPD)用ITOターゲットを中心に生産活動を行なってまいりました。近年、大画面(液晶、プラズマ)テレビの需要が活発化したことで、製造装置やターゲットのサイズの大型化が急速に進んでいるとともに、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイを製造するお客様の稼働率が上昇し、ターゲット需要が旺盛となってきております。

アルバックマテリアル(株)は、すでに千葉富里事業所^{*3}の新設、東北事業所^{*4}の設備増強を決定しております。このたび、アルバック鹿児島工業団地内のアルバック機工(株)(連結子会社)鹿児島工場が宮崎へ移転完了したことに伴い、同工場を解体して、新たに九州事業所第2工場を建設することにいたします。これにより、ターゲット生産体制の確立を行なうとともに、急速に成長するターゲット市場への対応を万全としシェア獲得を行なっていきます。

2. 工場の概要(予定): 鉄骨造り 2階建て、延床面積 6,000 m²

3. 主な生産品目

- ・第1工場: 半導体用ターゲット、FPD用ITOターゲット
- ・第2工場: FPD用ITO大型ターゲット(一貫生産)

4. 投資額(予定): 約 23 億円

5. 工期(予定): 着工 平成 19 年 4 月 竣工 平成 19 年 10 月

6. アルバック鹿児島工業団地 (敷地面積:146,911 m²)



用語説明

- | | |
|--------------------------------|---|
| *1)アルバックマテリアル(株)
の事業内容 | 電子工業用材料(スパッタリングターゲット材料)などの
製造、販売 |
| *2)スパッタリングターゲット | フラットパネルディスプレイ及び半導体製造装置などに
使用する成膜材料 |
| *3)アルバックマテリアル(株)
千葉富里事業所の概要 | 半導体及び FPD 用ターゲットの開発、FPD 用ターゲット
のボンディング及び機械加工 |
| *4)アルバックマテリアル(株)
東北事業所の概要 | 半導体及び FPD 用メタル系ターゲットの機械加工、
バックングプレートの製造 |

アルバックマテリアル(株)に関するお問い合わせ先

アルバックマテリアル(株) 取締役財務総務本部長 堀越 誠司
 住所 東京都中央区八重洲2-3-1
 電話/FAX 03-5218-6022 /03-5218-6027
 URL <http://www.ulvac-materials.co.jp/>

以上